

厦门市三安集成电路有限公司

“新舞台 芯未来”

2020 届校园招聘宣讲会——浙大专场

◆ ~~宣讲时间：2019年10月12日上午9:00-12:00~~

◆ ~~宣传会场：浙大玉泉校区教2-405~~

◆ 关于三安集成电路

厦门市三安集成电路有限公司成立于2014年，隶属三安光电股份有限公司（证券代码：600703）控股全资子公司，占地281亩，总投资额30亿元。

公司专注于以**砷化镓和氮化镓为基底的微波射频器件**的研发、生产和销售，自2018年始，业务事业部已延展至“**电力电子、滤波器射频、光通讯**”等五大领域，产品广泛应用于航空航天、通信、遥测、导航及各种功率电子应用等方面。砷化镓高速半导体芯片与氮化镓高功率半导体芯片生产线，已完成工艺开发及客户产品验证工作，并具备月产4000片6寸晶圆的生产能力。

2016年4月，公司开始进入量产阶段，成为了国内第一家具备规模化研发、生产化合物半导体芯片能力的公司。

2017年7月，公司分别在香港、日本成立分公司。

2017年12月，三安集团投资333亿承建三安“芯谷园”项目，目前进行中。

2018年，850nm 25G PD 量产；0.15 μ m pHEMT LNA 量产；650V、1200V SiC Power SBD 量产，并通过ISO27001 认证。

业务板块介绍

- 1、砷化镓/氮化镓射频：5G 通讯、物联网、基站等。
- 2、电力电子：高铁、充电桩、数据中心、太阳能逆变器。
- 3、滤波器射频：4G、5G 无线通信、物联网、卫星、导航。

4、光通讯：电信网络、数据中心、物联网。

5、封装及外延：提供完整的封装解决方案，同时提供外延自产 wafer，其衬底材料包括：碳化硅、蓝宝石、钽酸锂等。

我们的愿景：

成为世界级化合物半导体研发、制造与服务公司！

建立服务客户伙伴关系与成就半导体工业竞争力！

招聘岗位：

研发工程师、制程整合工程师、外延工程师、封装工程师、工艺工程师、设备工程师、质量工程师、可靠性工程师、测试工程师、厂务工程师、采购工程师、IT 工程师、销售业务储干、HR 专员。

岗位要求：

- 1、本科及以上学历，集成电路、微电子、电子、光电、物理、化学、材料、通信、机械自动化、封装等理工科专业；
- 2、良好的逻辑分析能力、沟通能力、学习能力、抗压能力，大学英语 4 级或以上；
- 3、态度积极，责任心强，勇于尝试，敢于挑战自我。

基本福利待遇：

- 1、基本年收入：本科：8-12 万；硕士：12-20 万；博士：25-35 万。
- 2、其他补贴：本科 1200 元/月（补贴 2 年）；硕士 1800 元/月（补贴 2 年）或一次性 30000 元；博士 3000 元/月（补贴 2 年）或一次性 50000 元。
- 3、毕业生落户厦门；4、员工股权激励；5、公司内部人才房认购等。

加入流程

简历投递（邮件/现场）→校园宣讲→简历筛选→面试→Offer 发放→签约&实习

- 1、招聘会现场投递简历（简历备注应聘岗位）；
- 2、邮件投递简历（邮箱：hr@sanan-ic.com 邮件标题请注明：学校+专业+学历+姓名+部门岗位）。

联系方式

联系人：HR 招聘组

电话：0592-6300395/6300663

邮箱：hr@sanan-ic.com

QQ:1952926197/2017125957

网址：<http://www.sanan-ic.com>

微信公众号：三安集成电路

